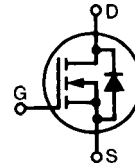


MegaMOS™FET

IXTH / IXTM 21N50
IXTH / IXTM 24N50

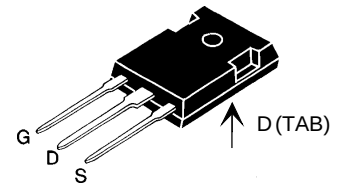
V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
500 V	21 A	0.25 Ω
500 V	24 A	0.23 Ω

N-Channel Enhancement Mode

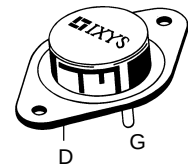


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	21N50	21 A
		24N50	24 A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	21N50	84 A
		24N50	96 A
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD (IXTH)



TO-204 AE (IXTM)



G = Gate, D = Drain,
S = Source, TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Low package inductance (< 5 nH)
 - easy to drive and to protect
- Fast switching times

Applications

- Switch-mode and resonant-mode power supplies
- Motor controls
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- DC choppers

Advantages

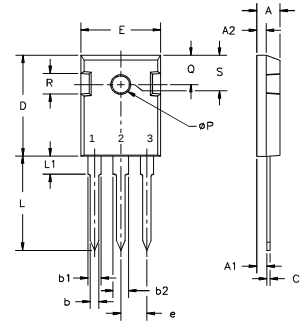
- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2		4 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		200 μA
				1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 0.5\text{ }I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$	21N50		0.25 Ω
		24N50		0.23 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, pulse test	11	21	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4200	pF
C_{oss}			450	pF
C_{rss}			135	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$, (External)		24	30 ns
t_r			33	45 ns
$t_{d(off)}$			65	80 ns
t_f			30	40 ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		160	190 nC
Q_{gs}			28	40 nC
Q_{gd}			75	85 nC
R_{thJC}			0.42	K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

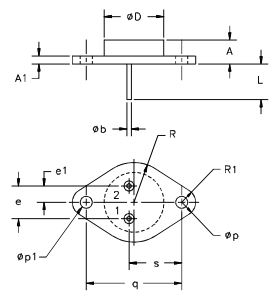
Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0$	21N50 24N50		21 A 24 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}	21N50 24N50		84 A 96 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			1.5 V
t_{rr}	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		600	ns

TO-247 AD (IXTH) Outline


Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	4.7 5.3	.185 .209
A ₁	2.2 2.54	.087 .102
A ₂	2.2 2.6	.059 .098
b	1.0 1.4	.040 .055
b ₁	1.65 2.13	.065 .084
b ₂	2.87 3.12	.113 .123
C	.4 .8	.016 .031
D	20.80 21.46	.819 .845
E	15.75 16.26	.610 .640
e	5.20 5.72	0.205 0.225
L	19.81 20.32	.780 .800
L1	4.50	.177
ØP	3.55 3.65	.140 .144
Q	5.89 6.40	0.232 0.252
R	4.32 5.49	.170 .216
S	6.15 BSC	.242 BSC

TO-204 AE(IXTM) Outline


Pins 1 - Gate 2 - Source
Case - Drain

Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	6.4 11.4	.250 .450
A ₁	1.53 3.42	.060 .135
Øb	1.45 1.60	.057 .063
ØD	22.22	.875
e	10.67 11.17	.420 .440
e ₁	5.21 5.71	.205 .225
L	11.18 12.19	.440 .480
Øp	3.84 4.19	.151 .165
Øp ₁	3.84 4.19	.151 .165
q	30.15 BSC	1.187 BSC
R	12.58 13.33	.495 .525
R ₁	3.33 4.77	.131 .188
s	16.64 17.14	.655 .675

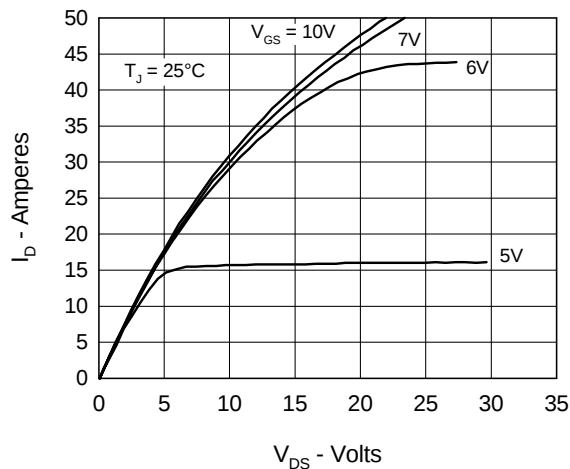
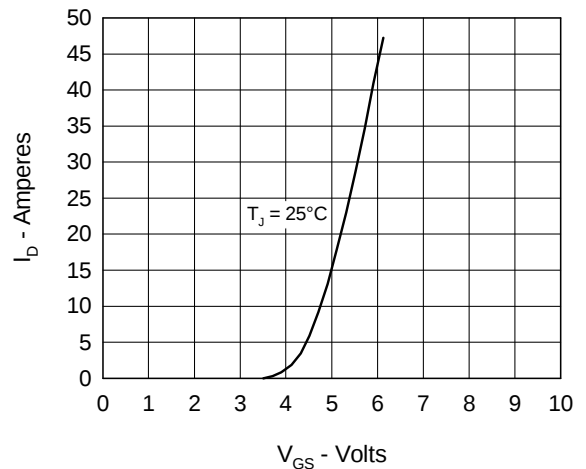
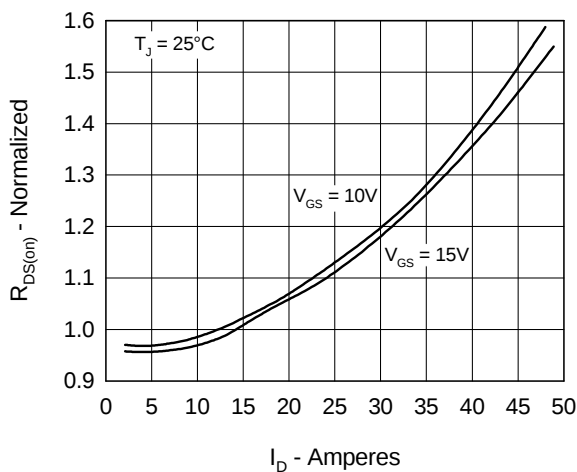
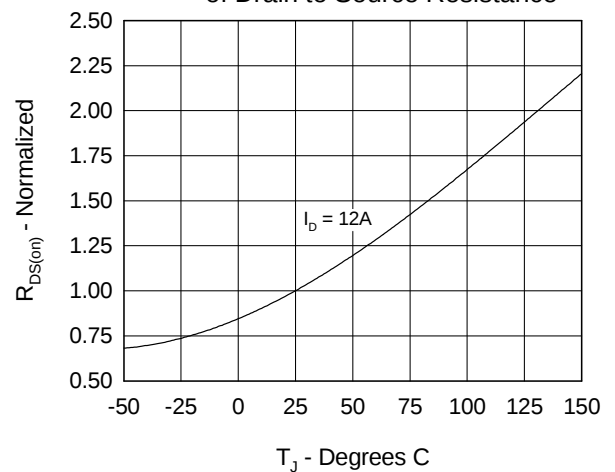
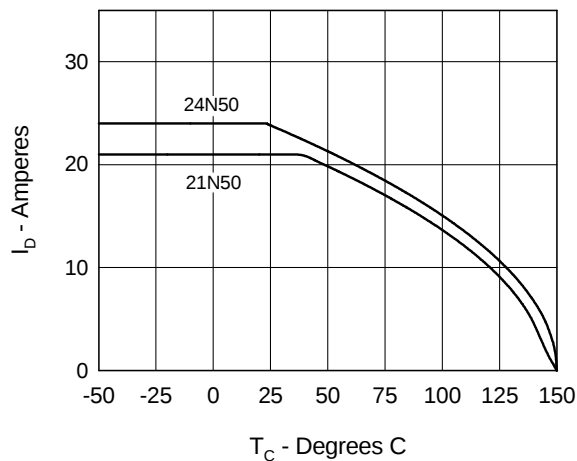
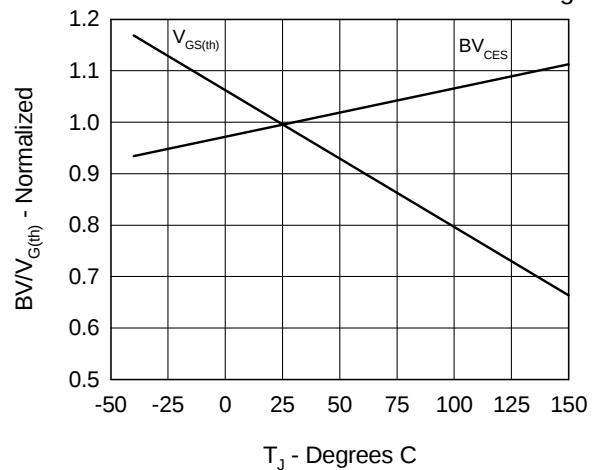
Fig. 1 Output Characteristics

Fig. 2 Input Admittance

Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current

Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

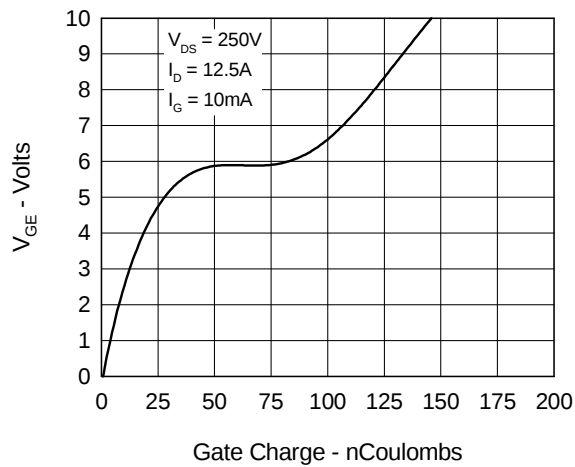


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

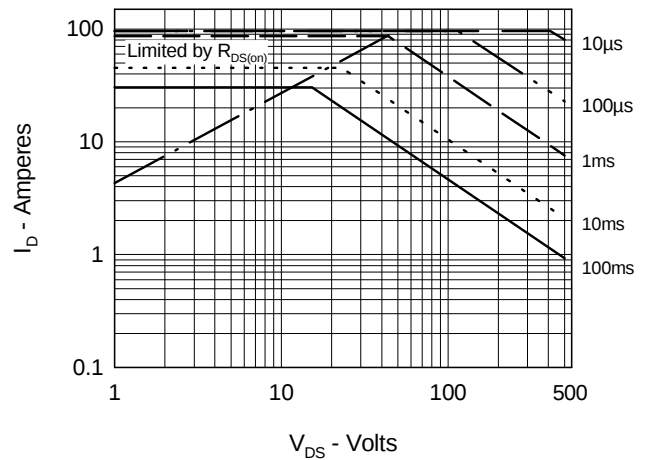


Fig.9 Capacitance Curves

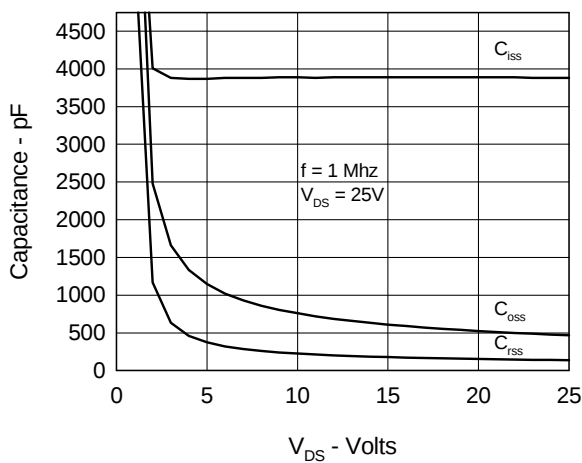


Fig.10 Source Current vs. Source to Drain Voltage

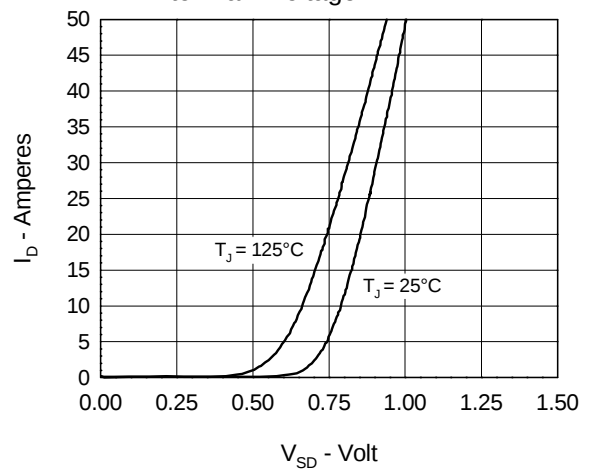
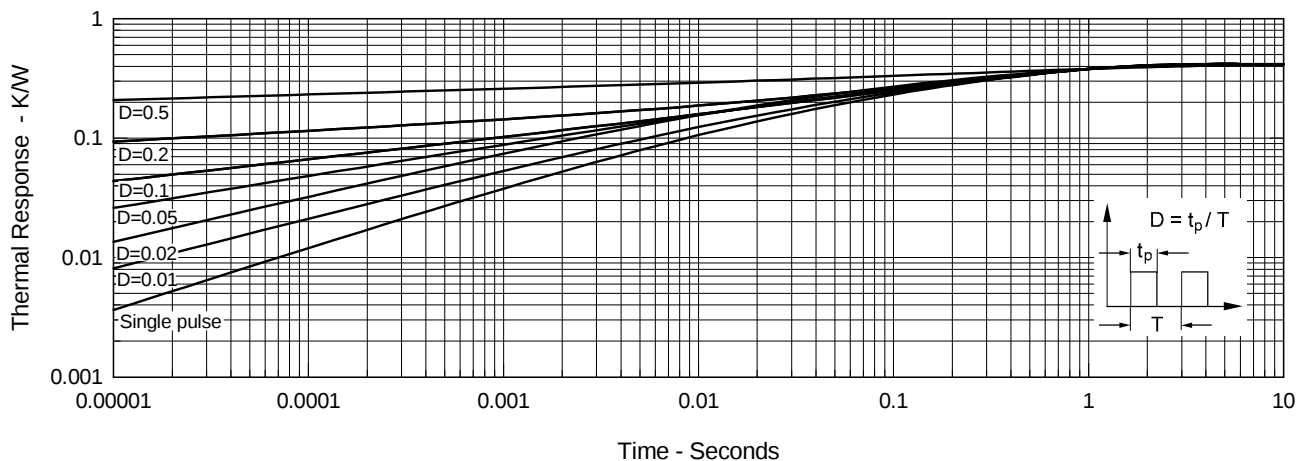


Fig.11 Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.